



Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Institut für Feinwerktechnik und Elektronik-Design

Einführung in das Leiterplattenlayoutsystem Altium Designer[®]

Übung A: Erstellen eines Leiterplattenprojektes I. Eingabe eines Schaltplanes (Schematic) II. Layoutentwurf

Übung B: Erstellen eines eigenen Bauelements

- I. Erstellen eines Footprints
- II. Erstellen eines Schaltsymbols

Übung A: Erstellen eines Leiterplattenprojektes

Das Programmsystem Altium Designer dient zum Zeichnen von Schaltplänen und zum Leiterplattenentwurf. Es beinhaltet unter einer einheitlichen Oberfläche die benötigten Softwarewerkzeuge für:

- 1. Zeichnen von Schaltplänen,
- 2. Layoutentwurf (Leiterplattenentwurf),
- 3. Entwurf von Symbolen für Schaltpläne,
- 4. Entwurf von Footprints.

Anhand einer einfachen Schaltung soll der Designflow beim Leiterplattenentwurf von der Aufnahme eines Schaltplans bis zur Umsetzung in ein Leiterplattenlayout gezeigt werden.

Zielstellung

Zu der nebenstehend abgebildeten Generatorschaltung soll ein Layout für eine zweiseitig durchkontaktierte Leiterplatte mit den Abmessungen 40 mm x 20 mm erstellt werden. Es kommen SMD-Bauelemente zum Einsatz.

In diesem Übungsteil wird davon ausgegangen, dass sich alle Bauelementesymbole in bereits vorgefertigten Bibliotheken befinden.



Programmübersicht

Das Programmfenster unterteilt sich in den Arbeitsbereich **A**, die Navigationsleiste **B** und die Werkzeugleiste **C**.

Die Navigationsleiste **B** gestattet es, Dateien bzw. Objekte auszuwählen. Die verschiedenen Ansichten werden über die Karteikarten (z. B. ,Files', ,Projects', ,Libraries' usw.) im Fenster B unten umgeschaltet.



In diesem Tutorial werden folgende Dokumenttypen verwendet, die sich durch ihre Dateiendung zuordnen lassen:

Dateiname.PrjPCB - Projektdatei für das gesamte Leiterplattenprojekt,

Dateiname.SchDoc - Schaltplandatei (Schematic),

Dateiname.PcbDoc - Leiterplattenlayoutdatei (PCB),

Dateiname.SchLib - Bibliotheksdatei für die Schaltsymbole im Schaltplan,

Dateiname.PcbLib – Bibliotheksdatei für das Layout der Footprints.

Zu Beginn sollte der Pfad auf das Arbeitsverzeichnis unter **DXP → Preferences → System → Default Locations** vorgegeben werden (in der Übung "D:\Altium"). Alle Projektdateien sollten in diesem Verzeichnis liegen.

I. Eingabe eines Schaltplans (Schematic)

Nach dem Start des Programms Altium Designer wird zunächst ein neues Projekt (PCB Project) und darin ein neuer Schaltplan (Schematic) unter einem Namen angelegt und gespeichert.



Schaltsymbole von Bauelementen sind in Bauelementebibliotheken organisiert. Um Schaltungssymbole platzieren zu können, muss zuerst die jeweilige Bibliothek (Library) ausgewählt werden, die das gewünschte Bauelement enthält.



Anschließend können aus dieser Bibliothek die Bauelemente ausgewählt und auf dem Schaltplan platziert werden. Die Taste space (Leertaste) dreht das Symbol während des Platzierens, solange es noch nicht abgelegt wurde.



Ein Doppelklick auf ein Bauelement öffnet einen Eigenschaftendialog. Darin kann unter ,Designator' der Bauelementebezeichner (z.B. R15, X1 usw.) und unter ,Models' die Bauform (,Footprint', z. B. bei ICs die Gehäusebauform SO8 oder DIL8) vorgegeben werden.

Nachdem alle Bauelemente platziert sind, können die Schaltsymbole für Betriebsspannungsnetze über die gekennzeichneten Buttons in der Symbolleiste erzeugt werden.

Nach dem Platzieren öffnet ein Doppelklick auf das Symbol ein Dialogfenster in dem die Form (Balken, Kreis usw.) und der Name festgelegt werden kann. Der Symbolname bestimmt die Zugehörigkeit zu einem Netz (z. B. GND, VCC oder +5V).

Nach dem Platzieren kann verdrahtet werden. Die dafür notwendigen Leitungen erreicht man über den gekennzeichneten Button in der Werkzeugleiste. Der Verdrahtungsmodus wird mit der rechten Maustaste oder der Taste Ese endet. Die Verdrahtung sollte auf dem Raster erfolgen um das zuverlässige Verbinden der Elemente sicherzustellen.

Der Schaltplan ist jetzt fertig und sollte gespeichert werden. Nun werden die logischen Informationen des Schaltplans zu den physischen Eigenschaften der Bauelemente in Beziehung gesetzt, um das Layout zu erzeugen.





II. Layoutentwurf

Zuerst muss die Datei für das Leiterplattenlayout (PCB) erzeugt werden. Das geschieht am besten mit dem dafür vorgesehenen Assistenten. Folgende Einstellungen werden eingetragen (Ungenannte bleiben auf Default):

- → Metric → Custom → Rectangular, Width = 40 mm, Height = 20 mm, Title Block: aus, Legend String: aus, Dimension Lines: aus
- → 2 Signal Layers, 0 Power Planes
- \rightarrow Thruhole Vias only
- \rightarrow Surface mount components,
- Components on both sides: No
- → Leiterzugdimensionen: Default
- \rightarrow [Finish].

Danach wird das Dokument gespeichert

File \rightarrow Save As.. \rightarrow [Uebung1.PcbDoc].

Dieses Dokument wird anschließend per "Drag and Drop" dem Projekt zugeordnet.

Als nächstes wird die Footprintbibliothek [Uebung1.PcbLib] geladen. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Symbolbibliothek.

Die Footprint- Bibliothek enthält Informationen zu den Abmessungen der Anschlussflächen (engl. Pads), zum Gehäuse und zur Mechanik (z. B. Befestigungsbohrungen oder Ausfräsungen) für das jeweilige Bauelement.





Nun kann aus der logischen Struktur des Schaltplans eine Netzliste generiert und jedem Bauelement das passende physische Modell (Footprint) zugeordnet werden.

Man wählt dazu:

Design \rightarrow Import Changes from, Execute Changes, Close.

Der Nullpunkt des Koordinatensystems wird durch

$\mathsf{Edit} \to \mathsf{Origin} \to \mathsf{Set}$

in der linken unteren Ecke der Leiterplatte positioniert.

Room: Anklicken, Löschen (Taste 'Del' bzw. 'Entf')

Das entstehende rote Feld um die Bauelemente (Room) dient der Strukturierung großer Schaltungen und sollte bei einfachen Projekten gelöscht werden.

Raster (engl. Grids) dienen dem Ausrichten von Bauelementen. Über die Tastenkombination Strg F ⁽³⁾ ässt sich der Dialog zum Einstellen des Rasters öffnen. Hier wird ein geeignetes Raster eingestellt, z. B.:

Step X auf 0,127 mm (5 Mil) und Step Y auf 0,127 mm (5 Mil) setzen.

Auf diesem Raster werden die Bauelemente und die Leiterzüge verlegt.

Die Footprints können nun einzeln mit der rechten Maustaste ausgewählt und auf der Leiterplatte angeordnet werden. Dabei lässt sich die Orientierung (Drehung) mit der Taste space festlegen. Bei der Platzierung sollte auf eine günstige Lage der Bauelemente untereinander bzw. auf eine günstige Position von Steckern, Anzeigeund Einstellbauelementen, Kühlkörpern usw. geachtet werden. Leiterzugslängen insbesondere von kritischen Signalen sind dabei zu minimieren.





Im Anschluss werden die Gummibänder (engl. Airwires) geroutet, d. h. den bisher symbolischen Leiterzügen werden konkrete Positionen zugeordnet. Mit Durchkontaktierungen (engl. Vias) lassen sich Leiterzüge unterschiedlicher Ebenen miteinander verbinden.

Nach Auswahl des gewünschten Layers (Top = Oberseite oder Bottom = Unterseite der Leiterplatte) erreicht man die interaktive Verdrahtung (Routing) über das markierte Symbol.

Nach Anwahl dieses Symbols werden die Leiterzüge mit der Maus verlegt. Zwischen den Layern kann während des Routens über die Ziffernblock-Taste × gewechselt werden. Vias (Durchkontakte) werden dabei automatisch erstellt. Die Taste space wechselt den Vorzugswinkel der Leitungen beim Routen. Der Modus wird mit Esc der der rechten Maustaste beendet.



Sind alle Leitungen geroutet, wird die Leiterplattenlayoutdatei gespeichert. Danach kann die Verdrahtung mit dem Punkt **Tools → Design Rule Check...** überprüft werden. Treten hierbei keine Fehler auf, kann jetzt die Dokumentation der Ergebnisse erfolgen:

- Erstellen eines Unterlagensatzes: Schaltplan, Bestückungsplan, Layouts der Einzelebenen,
- Erstellen der Gerber- Files und evtl. weiterer Unterlagen für die Leiterplattenproduktion,
- Stücklisten, Einkaufslisten.

Übung B: Erstellen eines eigenen Bauelementes

Viele Bauelemente sind keine Standardbauelemente. Die Footprints und Schaltsymbole müssen dann selbst erstellt werden. Als Beispiel soll in dieser Übung der Footprint und das Schaltungssymbol eines Mikrocontrollers vom Typ STM32G491KCU6 [1] der Firma ST Microelectronics in der Gehäusebauform LQFP48 erstellt werden.

Da die Zuordnung der Anschlüsse (engl. Pins) des Schaltsymbols zu den Anschlussflächen (Pads) des Footprints über die Pinnummer geschieht, sollte sorgfältig auf die richtige Nummerierung geachtet werden.

I. Erstellen eines Footprints

Der Footprint stellt die Gesamtheit der Informationen zu den Abmessungen und der Anordnung der Pads, Freiflächen, Bohrungen etc. dar, die benötigt werden, um das Bauelement im Leiterplattenlayoutprogramm routen zu können.

Eine Auswahl von Footprints befindet sich im Lieferumfang des Programms und steht nach Einbinden der Bibliotheken zur Verfügung. Hier soll jedoch davon ausgegangen werden, dass ein neuer Footprint für die Gehäusebauform UFQFPN32 erzeugt werden muss.

Grundlage sind die Layoutempfehlungen der Hersteller für die Größe und Lage der Pads, die meistens im Datenblatt des Bauelements zur Verfügung gestellt werden. Die Layoutempfehlungen können von der angestrebten Bestückungstechnologie abhängen.



Zunächst wird eine neue Footprintbibliothek erstellt. Darin wird dann das neue Footprint angelegt.



II. Erstellen eines Schaltsymbols

Danach wird das neue Schaltsymbol für den Mikrocontroller erstellt.





Nachdem das Bauelement angelegt ist, und die Daten eingetragen wurden, kann das Symbol gezeichnet werden.

Hinweis: Die Zuordnung zwischen Layout-Pad und Anschluss des Symbols erfolgt durch Zuweisen des gleichen Bezeichners (im Feld ,Designator').

So erstellte Bauelemente lassen sich nun in anderen Projekten nutzen, nachdem die beiden Bibliotheken, wie in Übung 1 beschrieben, zum Projekt hinzugefügt werden.

Quellen

[1] Datenblatt für Mikrocontroller STM32G491KCU6 https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g491kc.pdf (25.3.2025)

Glossar

Airwires	 Symbolische Darstellung der Verbindungen (Gummibänder)
Bottom	 Unterseite der Leiterplatte
Button	 Grafisches Symbol, Schaltfläche im Programm
Component	 Bauteil
default (Einstellung)	 Standardeinstellung – "auf Voreinstellung lassen"
Drag and Drop	 In grafischen Benutzeroberflächen: Ziehen einer Datei zu einem Ziel mit der Maus
Designflow	 Schrittfolge bei Projektbearbeitung in einem Entwurfssystem
Footprint	 "Fußabdruck" des Bauelements auf der Leiterplatte -
	Gesamtheit der Pads, Bestückungsaufdrucke usw.
Grid	 Raster
Layer	 Zeichnungsebene, z. B. Mechanik-Layer oder Top-Layer
Library	 Bibliothek
Mil	 im Layoutentwurf übliche Längeneinheit:
	1 Mil = 1/1000 Inch, d. h. 0,0254 mm
Pad	 Anschlussfläche eines Bauelements auf der Leiterplatte
РСВ	 "Printed Circuit Board" – Leiterplatte, Platine
Pin	 einzelner Anschluss eines Bauelements
Routen	 Verlegen von Leiterzügen
Schematic	 Schaltplan, Stromlaufplan
SMD-Bauelement	 Surface Mounted Device
Space (Taste)	 Leertaste
Тор	 Oberseite der Leiterplatte; meist Bestückungsseite
Via	 Durchkontakt

Shortcuts

Funktion	Tastenkombination
Zoomen	'Strg' + Mausrad oder 'Bild ↑' bzw. 'Bild ↓'
Kopieren	'Strg' + 'C'
Ausschneiden	'Strg' + 'X'
Einfügen	'Strg' + 'V'
Aktion rückgängig (Undo)	'Strg' + 'Z'
Aktion wieder herstellen (Redo)	'Strg' + 'Y'
Drehen eines ausgewählten Objektes	'Space' (Leertaste)
Eigenschaftendialog zu einem Objekt	'Tab'
PCB: Layerdialog	'Ľ'
PCB: Einheiten Mil / mm umschalten	'Q'
PCB: Raster einstellen	'G'
PCB: Abstand Messen	'Strg' + 'M'
PCB: Single / Multi-Layer Mode	'Shift' + 'S'
PCB: Layout-Ansicht / 3D-Ansicht	'2' / '3'

Dieses Dokument wurde zur Nutzung mit dem Programm "Altium Designer 14" erstellt.